

인도와 과학 기술·디지털 협력 확대 기반 마련

- 디지털 브릿지 프레임워크 및 과학 기술 협력에 관한 양해각서 체결

【관련 국정과제】 과학 기술 5대 강국 실현을 위한 시스템 혁신

과학기술정보통신부(부총리 겸 과학기술정보통신부 장관 배경훈, 이하 ‘과기정통부’)는 이번 이재명 대통령의 인도 국민 방문을 계기로, 인도와 과학 기술 및 인공지능·디지털 분야의 실질적인 협력을 확대하는 기반을 마련했다.

과기정통부는 인도 전자 정보기술부*와 “디지털 브릿지 프레임워크”를 체결하여 인공지능, 데이터, 사이버보안, 반도체 등 디지털 기술 전반에 걸쳐 첨단기술 확보를 위한 공동 연구개발 추진, 정례 협의체 개최 등 협력을 강화하고, 관련 국제기구에서 협업을 추진한다.

* Ministry of Electronics and Information Technology(MeitY)

아울러, 인도 과학기술청*과 생명 공학, 양자, 반도체, 핵심 광물 가공 등 핵심 기술 분야에서 정책공유, 산·학·연 교류, 공동연구 등 협력을 추진하는 “과학 기술 협력 양해각서(MOU)”를 체결했다. 이를 통해 양국은 각국의 강점이 결합하는 상호보완적인 협력을 통해 미래 성장 동력을 함께 확보해 나갈 수 있을 것으로 기대된다.

* Department of Science and Technology(DST)

이번 프레임워크 및 양해각서(MOU) 체결을 통해 양국 간 과학 기술 및 디지털 분야 교류와 협력을 확대할 기반을 마련하였으며, 향후 부처 간 협의체를 통해 구체적인 협력 방안을 논의할 계획이다.

담당 부서	국제협력관 미주 아시아 협력 담당관	책임자	과장	이경림 (044-202-4340)
		담당자	사무관	김대원 (044-202-4341)
			주무관	김영재 (044-202-4347)